

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON
SYSTECH**

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2878)

盈利警告

本公告乃由晶門半導體有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱作「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據本集團截至2024年12月31日止年度之未經審核綜合管理賬目初步審閱以及董事會目前可得資料，本集團預期截至2024年12月31日止年度將錄得未經審核股東應佔綜合溢利約9百萬美元至10.0百萬美元，較截至2023年12月31日止年度約19.4百萬美元減少約53.6%至48.5%。未經審核股東應佔綜合溢利於2024年減少之主要原因為(i)本集團產品平均售價及總付運量下降。付運量下跌乃主要由於最新一代產品延遲推出；(ii)年內新產品開發的研究及開發成本增加；及(iii)銷售及分銷開支增加，其乃由於本年度進行更多市場推廣工作，以宣傳本集團於2024年推出的新產品及2025年的潛在新產品。

儘管付運量及平均售價下降，惟董事會謹此強調，本集團仍能維持穩定的毛利率。我們相信，在推出最新一代產品後，總付運量可望回升。與此同時，我們有足夠的資源支持本集團繼續致力於研發項目，其對維持本集團的長遠競爭力至為重要。

本公司仍在擬定本集團截至2024年12月31日止年度之全年業績。本公告所載列之資料僅為基於董事會對本集團截至2024年12月31日止年度之最新及尚未經本公司獨立外聘核數師審閱或審核，亦未經董事會審核委員會審閱之未經審核綜合管理賬目所作之初步評估。本集團截至2024年12月31日止年度之未經審核綜合全年業績可能需作進一步調整，並可能與本公告所載資料有所不同。本集團財務資料之進一步詳情預期將於2025年3月底前公佈之本公司截至2024年12月31日止年度之全年業績公告中公佈。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
晶門半導體有限公司
行政總裁
王華志

2025年1月24日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事－馬玉川先生(主席)、王輝先生及劉斐女士；及(c)獨立非執行董事－陳志光先生、陳正豪博士及郭海成博士組成。